การใช้สารเปลี่ยนสถานะขนาดไมโครเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมทางความร้อน ให้แก่ของเหลวระบายความร้อน Utilization of Micro-Encapsulated Phase-Change Material (MEPCM)

for Thermal Behavior Enhancement of a Cooling Liquid

ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล*, ฉัตรชัย เปล่งสะอาด, และ เกียรติศักดิ์ สกุลพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61 ถ. พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-579-1111 ด่อ 1202 *อีเมล์: Chonlathis@gmail.com

Chonlathis Eiamworawutthikul*, Chatchai Plengsaard, and Kiattisak Sakulphan Department of Mechanical Engineering, Sripatum University 61 Paholyothin Rd, Jatujak District, Bangkok 10900, Thailand Tel 02-579-0111 ext 1202 *E-mail: Chonlathis@gmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยได้ศึกษาถึงการใช้ micro-encapsulated phase-change material (MEPCM) เพื่อการปรับปรุงพฤติกรรมทางความร้อนให้แก่ ของเหลวระบายความร้อน อันเนื่องมา จากอิทธิพลของ การเปลี่ยน สถานะระหว่างสภาพของแข็งและของเหลว MEPCM ที่ใช้มีขนาดเส้น ้ผ่านศูนย์กลางประมาณ 10-30 µm ถูกผสมเข้ากับของเหลวซึ่งเป็น ส่วนผสมระหว่าง Ethylene Glycol และ น้ำ จนมีลักษณะเป็น "slurry การทดลองถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานระบบ fluid" ระบายความร้อนสำหรับอุปกรณ์อิเลคโทรนิก โดยสารเปลี่ยนสถานะที่ เลือกใช้ใน MEPCM คือ Octacosane เนื่องจากมีอุณหภูมิเปลี่ยน สถานะที่ประมาณ 60°C ซึ่งเหมาะสมสำหรับอุณหภูมิควบคุมของ อุปกรณ์อิเลคโทรนิคทั่วไป การทดลองดำเนินโดยการใช้ชุดทดลอง ้วงจรการไหล (flow-loop) ซึ่งประกอบด้วย แหล่งให้ความร้อน, แหล่ง ระบายความร้อน, เครื่องมือวัดอัตราการไหลของมวลแบบ coriolis, ปั้ม แบบ magnetic-coupling, และ ชุดเก็บประมวลผลข้อมูล ผลการทดลอง แสดงให้เห็นว่าการใช้ MEPCM ในของเหลวระบายความร้อนสามารถ เพิ่มค่าความจุความร้อนให้แก่ของเหลวได้ถึง 5 เท่าตัว และสามารถ เพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนได้มากถึง 20%

Abstract

Experimental study was conducted to investigate the thermal behavior enhancement of a cooling liquid when it was mixed with micro-encapsulated phase-change material (MEPCM). The improvement was found to be due to the phase changing effect of the PCM which was able to increase latent heat storage to the coolant. The MEPCM having capsule diameter of approximately 10-30 µm was mixed with a base-fluid mixture of Ethylene Glycol and water to become "slurry fluid". The slurry fluid was then used as a coolant in the experiment designed to model a cooling system of electronic cooling applications. For this reason, Octacosane MEPCM was selected because it has melting point at about 60°C which is suitable for typical electronic controlled temperature. The experiment was conducted using a flow-loop equipped with heat source, heat sink, coriolis mass flow meter, magnetic-coupling pump, and data-acquisition system. The experimental results show that the phase-changing effect of the MEPCM used can enhance the heat capacity of the slurry working fluid by up to 5 times higher than that of the base-fluid. Additionally, heat transfer coefficient inside the heater can be increased by up to 20% over the baseline condition when slurry fluid was used

1. บทนำ

สารเปลี่ยนสถานะ หรือ phase-change material (PCM) ซึ่งมีการ เปลี่ยนสถานะระหว่างของแข็งและของเหลว ได้ถูกนำมาศึกษาและใช้ งานเพื่อควบคุมจัดการ การถ่ายเทความร้อนในงานวิศวกรรมหลายๆ ด้าน PCMที่ได้รับการพิจารณาโดยมากมีทั้งประเภท paraffin wax, fatty acid, และ salt hydrates โดยที่ paraffin wax และ fatty acid

ME NETT 20th หน้าที่ 1210 TSF050

ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความเสถียรในการดูดซับและคายความร้อนที่ดีกว่า สารประเภท salt hydrates [4]

ได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวางถึง การผนวกสารเปลี่ยนสถานะ ประเภทต่าง ๆ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคาร เพื่อจุดประสงค์ใน การดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ และการจัดการภาระความร้อนภายใน อาคาร [6, 8-9] นอกเหนือจากนี้ เนื่องจาก PCM มีความสามารถดูดซับ ความร้อนในลักษณะความร้อนแฝง โดยมีอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ระหว่าง การเปลี่ยนสถานะ จึงมีประโยชน์ต่อการใช้งานสำหรับการระบายความ ร้อนให้แก่อุปกรณ์อิเลคโทรนิค หรือ งานลักษณะอื่นๆ ที่ต้องการ ควบคุมให้อุณหภูมิทำงานมีค่าค่อนข้างคงที่ ดัวอย่างการใช้งานใน ภาคอุตสาหกรรมเช่น ได้มีการใช้ PCM ในแผ่นระบายความร้อน (thermal pad) สำหรับตัวกำเนิดสัญญาณแสง laser ในอุปกรณ์การ สื่อสาร เพื่อที่จะสามารถควบคุมให้ดัวอุปกรณ์มีอุณหภูมิทำงานที่คงที่

สำหรับการระบายความร้อนของ อุปกรณ์อิเลคโทรนิคที่ต้องรับ ภาระพลังงานที่สูงขึ้น อาจมีความจำเป็นต้องใช้ระบบระบายความร้อน แบบของเหลวระบายความร้อน เนื่องจากชุดระบายความร้อนที่เห็น ทั่วไปในปัจจุบัน เช่น ครีบระบายความร้อน หรือ แบบพัดลมระบาย อากาศ อาจไม่เพียงพอต่อการระบายความร้อนและควบคุมอุณหภูมิ ของอุปกรณ์ให้สม่ำเสมอ การใช้สารเปลี่ยนสถานะร่วมกับของเหลว ระบายความร้อน จึงมีศักยภาพในการช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการถ่ายเท ความร้อนให้แก่ของเหลวระบายความร้อนได้

การผนวก PCM เข้าไปในของเหลวระบายความร้อนโดยตรงอาจ ก่อให้เกิดปัญหาแก่การใช้งานในระบบได้เช่น การเกาะติดกับผนัง ภายในระบบระบายความร้อนซึ่งทำให้เกิดการอุดตันในระบบได้ หรือ อาจเกิดปฏิกิริยาระหว่าง PCM และ ของไหลที่ใช้ ทำให้สูญเสีย สถาพการควบคุมถ่ายทความร้อนไปได้ [7] ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแยก การสัมผัสโดยตรงระหว่าง PCM และ ของไหลระบายความร้อน โดยใช้ ้วิธีการเคลือบผิวภายนอกของ PCM โดยสารโพลิเมอร์ซึ่งมีสภาพเป็น ของแข็งตลอดวัฏจักรการทำงานภายในระบบระบายความร้อน อีกทั้ง เปลือกโพลิเมอร์ที่ห่อหุ้ม PCM ยังสามารถป้องกันการกระทบกระเทือน ต่อสารเปลี่ยนสถานะ ให้สามารถมีระยะเวลาการทำงานที่ดีขึ้น PCMที่ ถูกเคลือบโดยสารโพลิเมอร์นี้มักมีลักษณะที่เรียกว่า microencapsulated phase change material (MEPCM) โดยมีขนาดเส้น ี่ ผ่านศูนย์กลางประมาณ 10-30 μm วิธีการและเทคนิคในการผลิต MEPCM บางชนิดได้ถูกอธิบายไว้ในเอกสารอ้างอิง [5, 10] ในการใช้ งาน MEPCMจะถูกผสมเข้ากับของเหลวระบายความร้อนจนมีลักษณะ เป็น slurry fluid โดยที่ MEPCM จะใหลลอยไปกับของเหลวเพื่อทำ หน้าที่ดูดและคายความร้อนในระบบระบายความร้อน อายุการใช้งาน ของ MEPCM ที่ผลิตในปัจจุบันสามารถทำงานได้มากกว่า 1000 รอบวัฏจักรของการดูดและคายความร้อน การศึกษาถึงพฤติกรรมทาง ความร้อนของ slurry fluid ได้มีการรายงานในเอกสารอ้างอิง [3, 7, และ 111

การใช้ slurry fluid ที่มี MEPCM ในระบบของไหลระบายความ ร้อนจำเป็นต้องมีการออกแบบระบบให้เหมาะสม เนื่องจากอุปกรณ์ปั้ม เครื่องมือวัดต่างๆ ที่ใช้ทั่วไปในระบบระบายความร้อนอาจก่อให้เกิด ความเสียหายให้แก่ MEPCM และลดอายุการทำงานของ MEPCM ระบบและประเภทอุปกรณ์ ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ต่อระบบระบาย ความร้อนได้ถูกออกแบบไว้ตามเอกสารอ้างอิง [2]

งานวิจัยที่รายงานในที่นี้ ได้ดำเนินการเพื่อศึกษาถึงศักยภาพใน การใช้สารเปลี่ยนสถานะในของเหลวระบายความร้อน เพื่อการปรับปรุง พฤติกรรมทางความร้อน (การถ่ายเทความร้อน และ ค่าความจุความ ร้อนของ) สำหรับการใช้งานในแบบจำลองชุดอุปกรณ์อิเลคโทรนิค การ ทดลองได้รายงานผลเปรียบเทียบค่าความจุความร้อน และ ค่าสัมประ สิทธ์การถ่ายเทความร้อน ระหว่างของไหลแบบ single phase และ แบบ slurry fluid ที่มี MEPCM ผลมอยู่

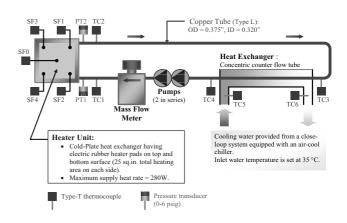
2. วิธีดำเนินการวิจัย

2.1 ชุดทดลอง

สารเปลี่ยนสถานะใน MEPCM สำหรับการทดลองนี้ คือสาร Octacosane เนื่องจากมีอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะระหว่าง ของแข็ง-ของเหลว อยู่ในช่วงอุณหภูมิประมาณ 60±6°C ซึ่งเหมาะสมสำหรับ อุณหภูมิควบคุมของอุปกรณ์อิเลคโทรนิคทั่วไป MEPCMที่ใช้มีขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10-30 µm ซึ่งมีส่วนประกอบโดยน้ำหนัก ของ PCM (Octacosane) ข้างใน ประมาณ 83% และส่วนเปลือก ประมาณ 17%

MEPCM ถูกผสมเข้ากับของเหลวระบายความร้อนพื้นฐาน (หรือ base-fluid) ซึ่งเป็นส่วนผสม ระหว่าง Ethylene Glycol และ น้ำ ใน อัตราส่วน 50/50 โดยปริมาตร MEPCMถูกผสมเข้ากับ base-fluid ใน อัตราส่วน 23% โดยน้ำหนัก ทำให้ของเหลวผสม MEPCM มีลักษณะ เป็น slurry fluid ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นสารทำงานระบายความร้อนใน การทดลอง

การทดลองได้ถูกปฏิบัติโดยใช้ชุดทดลองวงจรการไหล (flow-loop) ซึ่งเป็นระบบปิด โดยมีการจัดอุปกรณ์ต่างๆดังแสดงในรูปด้านล่าง



รูปที่ 1 แผนภาพแสดงอุปกรณทดลอง

วงจรการไหลตามรูปที่ 1 มีการออกแบบระบบทดลองเป็นไปตาม คำแนะนำใน เอกสารอ้างอิง [2] ซึ่งชุดทดลองที่ใช้มีขนาดความยาว เท่ากับ 2.4 เมตร และ กว้างเท่ากับ 0.3 เมตร โดยมีสารทำงานไหล ภายในท่อทองแดงที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ในระบบ ท่อทองแดงที่ใช้มี ขนาด ¼ นิ้ว norminal diameter หรือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

เท่ากับ 0.320 นิ้ว ชุดทดลองประกอบด้วย ปั้มแบบ magneticcoupling สองชุด ต่อแบบอนุกรม ที่สามารถปรับอัตราการไหลได้ ระหว่าง 1.52 g/s ถึง 15.2 g/s (หรือ 0.2 – 2.0 lb_m/min) โดยที่อัตรา การไหลของสารทำงานในระบบ ถูกวัดโดยเครื่องมือวัดอัตราการไหล มวลแบบ coriolis เหตุผลที่ coriolis flow meter และ magneticcoupling pump ถูกเลือกใช้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันภายในอุปกรณ์ เนื่องจาก MEPCM ใน slurry fluid และลดภาระแรงปะทะแก่ MEPCM

ในชุดทดลองมีแหล่งให้ความร้อน (heater unit) ที่เป็น plate heat exchanger ซึ่งมีลักษณะจำลองแหล่งกำเนิดความร้อนของอุปกรณ์อิเลค โทรนิค ภายใน heater unit สารทำงานใหลระหว่างแผ่นอลูมิเนียมบน และล่าง ให้พื้นที่การถ่ายเทความร้อนรวมประมาณ 322.83 ตาราง เซนติเมตร ความร้อนถูกจ่ายจากแผ่นความร้อนไฟฟ้า (electric rubber heater pad) ที่ติดอยู่ทั้งด้านบนและล่างของ heater unit และมีขนาด ความร้อนสูงสุดที่ 280 W ซึ่งสามารถปรับขนาดอัตราการจ่ายพลังงาน โดยใช้ rheostat และ ถูกวัดโดยใช้ current and voltage transducer

ชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน (heat sink) เป็นแบบ concentric counter flow ที่ใช้น้ำเป็นสารระบายความร้อน โดยที่อัตราการไหลถูก วัดโดย rotameter น้ำระบายความร้อนที่ออกจากชุดระบายความร้อน ถูกทำให้เย็นลงโดยใช้ refrigerant air-cooled chiller ซึ่งสามารถปรับ อุณหภูมิน้ำไหลกลับสู่ชุด flow-loop ได้ตามต้องการ สำหรับการ ทดลองนี้อุณหภูมิน้ำถูกควบคุมให้คงที่ที่ 35°C

อุณหภูมิที่ดำแหน่งต่าง ๆในระบบถูกวัดโดยใช้ thermocouple type-T ซึ่งจัดเตรียมไว้ 5 ดำแหน่งตามสัญลักษณ์ SF0 ถึง SF1 ในรูปที่ 1 สำหรับการวัดอุณหภูมิบนแผ่น heater unit และจัดเตรียมไว้ 6 ดำแหน่งตามสัญลักษณ์ TC1 ถึง TC6 สำหรับการวัดอุณหภูมิของสาร ทำงานและน้ำระบายความร้อน pressure transducer (PT1 และ PT2) ถูกใช้สำหรับวัดความดันของสารทำงานที่ทางเข้าออก heater unit

สัญญาณข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ ถูกส่งมาเพื่อบันทึก ประมวลผลโดยชุดประมวลผลข้อมูล (data acquisition system หรือ DAQ) ซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์, data acquisition card, SCXI module และ terminal box ข้อมูลจากการทดลองถูกบันทึกเมื่อระบบ เข้าสู่ steady-state โดยที่ DAQ จะอ่านสัญญาณจากเครื่องมือวัดทุกๆ 1-5 วินาที 50-100 ครั้งสำหรับข้อมูลแต่ละประเภท

2.2 ขั้นตอนการทดลอง

การทดลองมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของสารเปลี่ยนสถานะ MEPCM ต่อพฤติกรรมทางความร้อนของ ของไหลระบายความร้อน โดยทำการเปรียบเทียบ ค่าความจุความร้อน (heating capacity) และ ค่าสัมประสิทธ์การถ่ายเทความร้อน (heat transfer coefficient) ของ สารระบายความร้อนใน heater unit ระหว่าง ชนิดที่ไม่มี MEPCM ผสม (base-fluid) และ ชนิดที่มี MEPCM ผสม (slurry fluid)

การศึกษาที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ ได้ทำการทดลองที่อัตราการ ไหลของสารทำงานแปรเปลี่ยนระหว่าง 2.12 g/s – 11.4 g/s (หรือ 0.28-1.5 lb_m/min) โดยการตั้งอัตราไหลของน้ำระบายความร้อนคงที่ที่ 0.2 gallon ต่อ นาที และ ขนาดทำความร้อนของ heater unit คงที่ที่ 280 W จากการทดลองพบว่าที่ขนาดจ่ายความร้อนนี้ สารทำงาน สามารถได้รับปริมาณความร้อนในอัตราประมาณ 253 W (±3%) ส่วนที่ เหลือสูญเสียสู่สภาพแวดล้อม

การทดลองเริ่มโดยการศึกษาพฤติกรรมทางความร้อนของ basefluid ใน flow-loop โดยการบันทึกข้อมูลตามเงื่อนไขการทดลอง ดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำมาคำนวณหา ค่าความจุความร้อน และ ค่าสัม ประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ของ base-fluid ใน heater unit ที่ค่า อัตราการไหลมวลที่แตกต่างกัน ค่าที่ได้ถูกนำมาใช้เป็นค่าอ้างอิง สำหรับการทดลองในขั้นต่อไป จากนั้นสารทำงานใน flow-loop ถูก เปลี่ยนเป็น slurry fluid ที่มี MEPCM ผสมอยู่ การทดลองได้ดำเนินการ เพื่อคำนวณค่า ค่าความจุความร้อน และ ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเท ความร้อน ของ slurry fluid ใน heater unit ค่าจากการคำนวณที่ได้ถูก นำมาเปรียบเทียบกับผลของการทดลองอ้างอิงที่ได้จาก base-fluid เพื่อ วิเคราะห์ถึงอิทธิพลของ MEPCM ต่อค่าความจุความร้อน และ ค่าสัม ประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ของของเหลวะบายความร้อน

ในการคำนวณ ค่าความร้อน (Q_{mea}) ที่ถ่ายเทไปยังสารทำงาน ภายใน heater unit หาได้จาก

$$Q_{mea} = \dot{m}C_p \left(T_{out} - T_{in}\right) \tag{1}$$

Q_{mea}	
T _{in} และ T _{out}	= อุณหภูมิของสารทำงานที่ทางเข้าและออกของ heater
	unit ตามลำดับ

m่ = อัตราการใหลมวลของสารทำงาน

C = ค่าความจุความร้อนของสารทำงาน

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนในรูปของผลดูณกับพื้นที่การ ถ่ายเทความร้อนสามารถคำนวณได้ตามสมการ

$$hA = \frac{Q_{mea}}{\left(T_{SFavg} - T_{avg}\right)} \tag{2}$$

hA = ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนในรูปของผลดูณกับพื้นที่การถ่ายเทความร้อน

 T_{SFavg} = อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวของ heater unit หาได้จาก
ค่าเฉลี่ยของค่าที่ได้จาก thermocouple SF0 ถึง SF4 T_{avg} = อุณหภูมิเฉลี่ยของสารทำงานระหว่างทางเข้าและออก

= อุณหภูมเฉลยของสารทางานระหวางทางเขาและออก ของ heater unit

ค่าความจุความร้อนของ น้ำและ Ethylene Glycol ซึ่งใช้เป็นสาร ผสมใน base-line fluid มีค่าแปรเปลี่ยนตามอุณหภูมิ ได้ถูกคำนวณตาม สมการที่แนะนำในเอกสารอ้างอิง [1] และ ถูกนำมาใช้ประมาณค่าความ จุความร้อนของสารผสม base-fluid หรือ *Cp_{bsl}* บนพื้นฐานของ อัตราส่วนมวลของสารผสมที่ใช้ ค่า *Cp_{bsl}* จากการคำนวณที่ 300 K ได้ เท่ากับ 3.253 kJ/kg-K

ค่าความจุความร้อนของของ slurry fluid ถูกคำนวณในรูปของค่า ความจุความร้อนประสิทธิผล หรือ Cp_{eff} เนื่องจากการดูดซับความ ร้อนของ slurry fluid ซึ่งประกอบด้วยความร้อนสัมผัส (sensible heat)

ME NETT 20th หน้าที่ 1212 TSF050

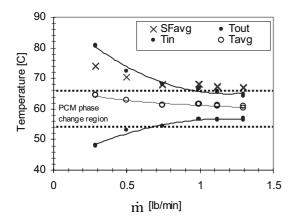
เนื่องจากการเปลี่ยนอุณหภูมิของ slurry fluid และ ความร้อนแฝง เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของสารเปลี่ยนสถานะ Octacosane ค่า ความจุความร้อนประสิทธิผลของ slurry fluid สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$Cp_{eff} = \frac{Q_{mea}}{\dot{m}(T_{out} - T_{in})}$$
(3)

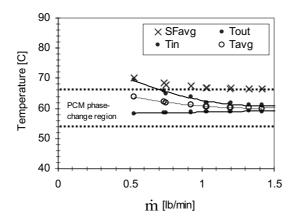
Cp_{eff} = ค่าความจุความร้อนประสิทธิผลของ slurry fluid

3. ผลการศึกษา

รูปที่ 2 และ 3 แสดงผลอุณหภูมิจากการทดลองที่ใช้ base-fluid และ slurry fluid ในส่วนของ heater unit



รูปที่ 2 ผลการทดลองจาก base-line fluid (single phase fluid) แสดง อุณหภูมิ ณ ตำแหน่งต่างๆในชุด heater unit

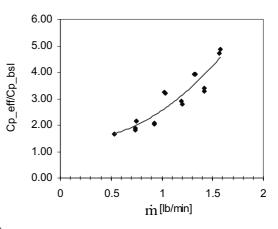


รูปที่ 3 ผลการทดลองจาก slurry fluid (two phase fluid) แสดง อุณหภูมิณ ตำแหน่งต่างๆในชุด heater unit

ผลการทดลองในรูปที่ 2 แสดงถึงช่วงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ของสารทำงาน base-fluid ที่ทางเข้า (Tin) และ ทางออก (Tout) ของ heater unit ซึ่งมีค่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง 22°C (ที่อัตราการไหล ประมาณ 0.5 lb_m/min) และ 9°C (ที่อัตราการไหลประมาณ 1.3 lb_m/min) ซึ่งช่วงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารทำงานที่ทางเข้าและ ออก heater unit ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเหลือประมาณ 11°C (ที่อัตรา การไหลประมาณ 0.5 Ib_m/min) และ 2°C (ที่อัตราการไหล 1.3 Ib_m/min) เมื่อใช้ slurry fluid เป็นสารทำงาน ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุณหภูมิของ slurry fluid อยู่ในช่วงของอุณหภูมิ การเปลี่ยนสถานะของ Octacosane (54-66°C) ซึ่งในช่วงอุณหภูมินี้ การดูดชับความร้อนแบบความร้อนแฝงของ MEPCM มีบทบาทอย่าง มากในการระบายความร้อนของสารทำงาน

การใช้ slurry fluid เป็นสารทำงานส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของผิว heater unit มีความเสถียรมากขึ้นกว่าการใช้ base-fluid ตลอดช่วง อัตราการไหลที่พิจารณาในการทดลอง โดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิ slurry fluid ที่ทางออกของ heater อยู่ภายในช่วงการเปลี่ยนสถานะของ MEPCM ดังแสดงโดยสัญลักษณ์กากบาทในรูปที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็นผล เนื่องมาจากความร้อนแฝงของ Octacosane ภายใน MEPCM ในการ ดูดซับความร้อนจากผนังของ heater unit ที่อุณหภูมิค่อนข้างคงที่ อย่างไรก็ตามอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างทางเข้าและออก heater unit ของ สารทำงาน (Tavg) มีค่าประมาณใกล้เคียงกันระหว่างการทดลองทั้งสอง แบบ

ผลของอุณหภูมิที่วัดได้ ถูกนำมาคำนวณหาค่าความจุความร้อน Cp_{bsl} สำหรับสารทำงาน base-fluid และ Cp_{eff} สำหรับสารทำงาน slurry fluid โดยที่ค่าอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่าง Cp_{eff} ต่อ Cp_{bsl} ได้แสดงไว้ในรูปที่ 4



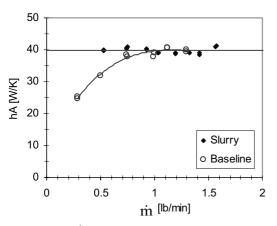
รูปที่ 4 อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่าง $Cp_{\it eff}$ ต่อ $Cp_{\it bsl}$

ผลการทดลองที่แสดงในรูปที่ 4 แสดงถึงค่าความจุความร้อนของ สารทำงาน slurry fluid ที่มีมากกว่า base-fluid อันเนื่องมาจากอิทธิพล ของ MEPCMที่ใช้ อย่างไรก็ตามอัตราส่วนการเพิ่มขึ้นของค่าความจุ ความร้อนเมื่อใช้ MEPCM ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.5 ถึง 5 เท่าตัว แปรผันตามกับอัตราการไหลของมวลจาก 0.5 ถึง 1.5 lb_m/min เหตุผล ที่ค่าอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าความจุความร้อนน้อยลง ที่อัตราการไหล น้อยลงเนื่องมาจาก slurry fluid มีระยะเวลาการไหลภายใน heater unit นานขึ้น ทำให้ต้องดูดซับปริมาณความร้อนต่อหนึ่งหน่วยมวลในปริมาณ ที่มากขึ้น เป็นผลให้ MEPCM ส่วนหนึ่งใช้ปริมาณความร้อนแฝงที่มีอยู่ จนหมด และ Octacosane เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว ทำให้การดูด ซับความร้อนเป็นไปในลักษณะความร้อนสัมผัส ส่งผลให้ค่าความจุ

ME NETT 20th หน้าที่ 1213 TSF050

 ความร้อนของ slurry fluid มีค่าใกล้เคียงกับของ base-fluid มากขึ้น ในทางตรงข้ามที่อัตราการไหลที่สูงการดูดซับความร้อนภายใน heater unit ของ MEPCM ต่อหนึ่งหน่วยมวลมีค่าลดลง และการดูดซับความ ร้อนเกือบทั้งหมดเป็นแบบความร้อนแฝง ซึ่งเห็นได้จากการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ slurry fluid ที่ทางเข้าและออก heater unit มี ค่าน้อยลงมากที่อัตราการไหลสูงขึ้น

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนภายใน heater unit ของสาร ทำงานทั้งสองชนิดถูกแสดงเปรียบเทียบกันในรูปที่ 5



รูปที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนเปรียบเทียบระหว่าง basefluid และ slurry fluid

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ของ slurry fluid มีค่าสม่ำเสมอตลอดช่วงอัตราการไหลที่พิจารณา ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของ base-fluid มีค่าลดลง ที่อัตราการไหลของสารทำงานช้าลง จากรูปที่ 5 ที่อัตราการไหล ประมาณ 0.5 lb_m/min ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของ slurry fluid มีค่าประมาณ 20% สูงกว่าของ base-fluid เมื่อพิจารณาจาก สมการที่ (2) เมื่ออัตราการถ่ายเทความร้อนมีค่าคงที่ ค่าสัมประสิทธ์ การถ่ายเทความร้อนของ base fluid จะมีค่าลดลงเมื่อค่าความแตกต่าง ระหว่างอุณหภูมิเฉลี่ยผนัง heater และ อุณหภูมิเฉลี่ยของสารทำงานมี ้ค่าสูงขึ้น ดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 2 สำหรับการทดลองที่ใช้ base-fluid สำหรับการทดลอง slurry fluid ซึ่งให้ผลค่าอุณหภูมิเฉลี่ยผนัง heater unit ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ สามารถรักษาความแตกต่างของอุณหภูมิ เฉลี่ยผนังและสารทำงาน ไม่ให้มีความแปรผันมากนักตลอดช่วงอัตรา การไหล เป็นผลให้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของ slurry fluid มีค่าค่อนข้างคงที่ จากผลการทดลองสามารถระบุได้ว่า การเปลี่ยน สถานะของ MEPCM สามารถช่วยให้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความ ้ร้อนของของไหลระบายความร้อนมีค่าสูงกว่า ของไหลระบายความร้อน แบบ single phase โดยเฉพาะเมื่ออัตราการดูดซับความร้อนต่อหนึ่ง หน่วยมวลมีค่ามากขึ้น ดังที่ปรากฏในผลการทดลองเมื่ออัตราการไหล มวลผ่าน heater unit ช้าลง

4. สรุป

การศึกษาได้ทำการทดลองเพื่อ แสดงถึงอิทธิพลของการใช้สาร เปลี่ยนสถานะต่อค่าความจุความร้อน และ ค่าสัมประสิทธ์การถ่ายเท ความร้อนของของไหลเพื่อการระบายความร้อนใน plate heat exchanger ซึ่งจำลองการถ่ายเทความร้อนของ อุปกรณ์อิเลคโทรนิก สารเปลี่ยนสถานะที่ใช้เป็นแบบ micro-encapsulated phase-change material ที่ถูกนำมาผสมกับของเหลวผสมระหว่าง ethylene glycol และ น้ำ ในลักษณะ slurry fluid สารเปลี่ยนสถานะใน MEPCM ที่ เลือกใช้คือ Octacosane ซึ่งมีอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะประมาณ 60±6°C

จากผลการทดลองที่ได้ สามารถระบุได้ว่าอิทธิพลจากการดูดซับ พลังงานความร้อนแบบความร้อนแฝง ของสารเปลี่ยนสถานะใน MEPCM ในของเหลวระบายความร้อน สามารถเพิ่มค่าความจุความ ร้อนได้มากถึงเกือบ 5 เท่าตัว และ ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ได้มากถึง 20% อีกทั้งยังสามารถช่วยให้อุณหภูมิผนังของอุปกรณ์ ถ่ายเทความร้อนมีความสม่ำเสมอคงที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประสิทธิผลของการใช้ MEPCM ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของ slurry fluid ที่พิจารณาในการศึกษานี้ ซึ่งการแปรเปลี่ยนอัตราการไหลของของ ไหลผ่าน heater มีผลต่อการดูดซับพลังงานต่อหนึ่งหน่วยมวลของสาร ระบายความร้อน

ถึงแม้ว่าจากผลการทดลองที่รายงานในที่นี้ แสดงให้เห็นว่าการใช้ MEPCM จะให้ผลต่อการปรับปรุงพฤติกรรมทางความร้อนของของไหล ระบายความร้อน การเลือกใช้ประเภทสารเปลี่ยนสถานะ อัตราการไหล ของ slurry fluid และ อัตราส่วนผสมของ MEPCM ในของเหลว ที่ เหมาะสม จำเป็นต้องต้องมีการออกแบบ และ ปรับให้เหมาะกับสภาพ การใช้งานของแต่ละระบบๆไป เพื่อให้อิทธิพลของการใช้ สารเปลี่ยน สถานะมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

7. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ Prof. Richard Gould และ Prof. Jame Mulligan จาก North Carolina State University สำหรับคำแนะนำที่มีคุณค่าต่อ การศึกษาทดลอง ผู้เขียนยังขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำหรับการสนับสนุนในการเสนอผลงานวิจัย

เอกสารอ้างอิง

- AIChE, 1985. Data Compliation Tables of Properties of Pure Compounds. Department of Chemical Engineering, Penn State University.
- [2] Colvin, D.P., and Mulligan, J.C., 1990. Method of Using a PCM Slurry to Enhance Heat Transfer in Liquids. U.S. Patent 4911232
- [3] Colvin, D., Moody, D., Driscoll, Windheim, J.V., Jagannadham, K., and Mulligan, J.C., 1997. Thermal Management of Electronic Systems Using Diamond Heat Spreaders and Microencapsulated PCM Coolants. AIAA-1997-3888, 1997 National Heat Transfer Conference,

18-20 October 2006, Mandarin Golden Valley Hotel & Resort Khao Yai, Nakhon Ratchasima

TSF050

American Institute of Aeronautics and Astronautics, Baltimore, MD, Aug. 10-12.

- [4] Feldman, D., et al, 1995. Development and Application of Organic Phase Change Mixtures in Thermal Storage Gypsum Wallboard. Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 36, pp. 147-157.
- [5] Hawlader, M.N.A., Uddin, M.S., and Zhu, H.J., 2002.
 Encapsulated Phase Change Materials for Thermal Energy Storage: Experiments and Simulation. International Journal of Energy Research, Vol. 26, Issue 2, pp 159 – 171
- [6] Ismail, K.A.R., and Castro, J.N.C., 1997. PCM Thermal Insulation in Building. Interational Journal of Energy Research, Vol. 21, pp. 1281-1296.
- [7] Mulligan, J.C., Colvin, D.P., and Bryant, Y.G., 1994. Use of Two-Component Fluids of Microencapsulated Phase-Change Materials for Heat Transfer in Spacecraft Thermal Systems. AIAA-1994-2004 AIAA and ASME, Joint Thermophysics and Heat Transfer Conference, 6th, Colorado Springs, CO, June 20-23.
- [8] Neeper, D.A., 2000. Thermal Dynamics of Wallboard with Latent Heat Storage. Solar Energy, Vol. 68, No. 5, pp. 393-403.
- [9] Stovall, T.K., and Tomlinson, J.J., 1995. What are the Potential Benefits of Including Latent Storage in Common Wallboard?. Journal of Solar Energy Engineering, Vol. 117.
- [10] Su, J., Wang, L., Ren, L., 2006. Fabrication and Thermal Properties of MicroPCMs: Used Melamine-Formaldehyde Resin as Shell Material. Journal of Applied Polymer Science, Vol. 101, Issue 3, pp 1522 – 1528.
- [11] Yamagishi, Y., Takeuchi, H., Pyatenko, A.T., Kayukawa, N.,
 1999. Characteristics of Microencapsulated PCM Slurry as a Heat-Transfer Fluid. AIChE Journal, Vol. 45, Issue 4, pp 696
 707